PASJ2020 FRPP35

高電圧サイリスタを用いたサイラトロン代替半導体スイッチの開発 DEVELOPMENT OF SOLID-STATE SWITCHING MODULE USING HIGH VOLTAGE THYRISTOR

近藤 力^{#, A, B)}, 大竹 雄次 ^{B)}、稲垣 隆宏 ^{B)}, 徳地 明 ^{C)}, 森 均 ^{C)} Chikara Kondo^{#, A, B)}, Yuji Otake^{B)}, Takahiro Inagaki^{B)}, Akira Tokuchi^{C)}, Hitoshi Mori^{C)} ^{A)} JASRI ^{B)} RIEKN SPring-8 Center ^{C)} Pulsed Power Japan Laboratory Ltd.

Abstract

In the X-ray free electron laser facility, SACLA (Spring-8 Angstrom Compact free electron LAser), more than 70 klystron-modulators are operated as the high power RF sources for the electron linac. In the modulators, thyratrons are used as a high power switching module, and it has problems such as self-triggering, long-term instability, and a lifetime limit of several ten thousands hours. In order to solve these problems, we have developed a solid-state switch using ultra-fast high-voltage thyristors, with a rated voltage of 50 kV, a peak current of 5 kA, a pulse width of 5 μ s, and a repetition of 60pps. To replace the thyratron, the thermal loss in the switch is required to be less than 1 kW, and the heat dispersion can be cooled by the natural convection of insulation oil. We performed high-power pulse operation to be used as a test modulator with 45 kV, 2.75 kA, 8 μ s, 60 pps, and continuously operated it for 72 hours. In the operation, we confirmed that the surface temperature of the thyristor element was less than 50 °C, and the thermal loss in the switch were below 1 kW.

1. はじめに

X線自由電子レーザー施設(SACLA)では、電子ビー ムを加速するため大電力 RF の生成のため、70 台以上 のクライストロン・モジュレータ電源を用いている。この電 源では、PFN(Pulse Forming Network)のコンデンサに充 電された電荷を、サイラトロンを用いた高電圧大電力パ ルスの生成を行っている[1]。サイラトロンは、高電圧、大 電流を高速でスイッチング可能であるため、古くから使用 されている。一方で、自己導通による誤動作や、数万時 間の有寿命であることなどの欠点もある。また、内部カ ソードの経年劣化により、導通抵抗の変動や、サイラトロ ンノイズによる周辺回路の損傷といったトラブルも発生す る。このため、サイラトロンを長期に渡り、安定的に使用 するためには、周辺回路を含めた定期的な保守交換や 点検・調整が必要である。また、これまでフィルタ回路の 導入[2]やトリガパルス幅の最適化[3]を行い、我々はトラ ブル頻度の低減に成功している。このように、モジュレー タ電源の保守管理では、サイラトロンに関わるトラブル対 策に、多大なコストや労力が費やされている。

このようなサイラトロンの欠点の解消や、労力の削減の ため、サイラトロンの代替として、安定動作や長寿命が期 待できる半導体を用いたスイッチングデバイスの開発が 世界中で行われている[4]。我々は、SACLA のモジュ レータ電源に組み込めるようなコンパクトで、かつ絶縁油 中にて使用可能な半導体スイッチを目指して開発を行っ てきており、これまで SI サイリスタ[5]を用いた半導体ス イッチの開発に成功している[6]。しかい、SI サイリスタは 発熱が大きく、オイルクーラーを用いた強制対流が必要 であり、導入や保守にコストが掛かることや、SI サイリスタ

ckondo@spring8.or.jp

が生産中止となったため、実用には至らなかった。

今回、新たに我々は Applied Pulsed Power 社の高電 圧サイリスタ S38 [7]を用い、よりコンパクトかつ低発熱の 半導体スイッチの開発に成功した。本報告では、開発し た半導体スイッチの設計と、動作試験の結果を示す。

2. 要求仕様

SACLAのモジュレータ電源の回路図をFig.1に示す。 このモジュレータ電源は、絶縁油を満たした密閉筐体の 中にクライストロンのパルストランスと変調器部を配置した 一体型電源であり、従来のモジュレータ電源に比べてコ ンパクトかつノイズ漏洩が少ないことが大きな特徴となっ ている。

このモジュレータ電源に、サイラトロンの代替として設 置する半導体スイッチには、サイラトロンと同程度もしくは それ以上の性能が要求される。電気特性としては、耐電 圧 50 kV, ピーク許容電流 5 kA、ターンオン時間 500 ns 以下などが要求される。また、サイズはサイラトロンや付



Figure 1: Diagram of the klystron-modulator of SACLA.

Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan September 2 - 4, 2020, Online

PASJ2020 FRPP35

Table 1: Requirements for Solid-State Switch
--

Charging Voltage	50 kV
Pulse Current	5 kA, 4 µs
	3.3 kA, 8 μs
Switching Time	< 500 ns
Repetition Rate	60 pps
Timing Jitter	<1 ns (STD)
Thermal Loss	<1 kW
Chassis Size	$0.50 \text{ m(W)} \times 0.25 \text{ m(D)} \times 0.70 \text{ m(H)}$

属回路が収まっている空間に収まるよう、サイズは幅 0.50 m×奥行き 0.25 m×高さ 0.70 m 以内に収める必要 がある。また、絶縁油中にて使用するため、耐油性を備 えること、そして油の自然対流により冷却できるよう、発熱 量の低減や、効率的な放熱が必要となる。具体的には、 サイラトロン使用時と同程度となるよう、発熱量が 1 kW 以 下、絶縁油の温度は上面にて 50℃以下を目標とした。 更に、半導体素子の温度は、長寿命で使用できる範囲 に収まるものとした。半導体スイッチへの要求性能を Table 1 に示す。

3. 半導体スイッチ

3.1 サイリスタ素子

素子単体では、サイラトロン代替となるような高電圧、 大電流に耐えられるような半導体スイッチは未だ存在し ておらず、よって我々は複数の素子を直並列で組み合 わせて半導体スイッチとする。このとき、素子には高い耐 電圧や大きい許容パルス電流のものを用いることで、素 子の使用数を少なくでき、設計の難度や製作のコストを 抑えることができる。



Figure 2: Waveforms of the pulse test of one thyristor element: voltage (solid line, red), current (dot line, blue), and integrated loss power (dashed line, green).

Table 2: Specifications of Thyristor Module, S38[7]

Forward Off-stage Voltage (10 msec)	4.7 kV
Peak Forward Current (10 µs, 60 pps)	7 kA
Current Rise Rate	30 kA/us
Gate Current for Turn-ON	>50 mA
Turn-ON Jitter	2 ns (max.)
Recommended Base Temperature	<50 °C

我々は、スイッチング素子として、Applied Pulsed Power 社の高電圧サイリスタS38[7]を選定した。このサイ リスタは、4.7 kV という高い耐電圧、7 kA という許容ピー ク電流量など、要求される特性を備えている。このサイリ スタの主要な定格を、Table 2 に示す。我々は半導体ス



Figure 3: Circuit diagram of the solid-state switch.



Figure 4: Photograph of the solid state switch installed in the L-band modulator.

イッチの構成を決定する上で、サイリスタ素子のパルス動 作や発熱量を確認する必要がある。そこで、簡易的な PFN 回路とサイリスタ素子単体を用いたパルス動作試験 を行った。Figure 2 には、充電電圧 3.8 kV, ピーク電流 2.5 kA, パルス幅 5 μ s の条件での波形を示す。なお、こ の波形より、2.5 kA 電流の通電時の素子の ON 抵抗は 約 20 m Ω と見積もられる。

3.2 回路構成

半導体スイッチの構成は、サイリスタ素子を14直列×2並列とした。耐電圧を決定する素子の直列数は、スパイク電圧や素子の故障を見越して50kVのスイッチング 電圧に対して20%以上の電圧余裕を持たせた。また並 列数は、素子の損失による総発熱量を1kW以下に抑えられるように電流分岐量から決定した。

回路構成図を、Fig.3に示す。PFNからの高電圧印加 や大電流パルスは、14直列2並列のサイリスタ回路に掛 かる。サイリスタ回路は、サイリスタ素子、逆流ダイオード、 スナバ回路、および分圧回路で構成される。また、直列1 段毎に、1 つの Gate 回路が備わり、サイリスタのトリガ駆 動や過電圧や回路異常の検知を行う。

その他にも、高電圧部のGate回路へのトリガ信号の送 信やインターロック信号の受信を行うマスター回路、およ びGate回路とマスター回路間の信号伝送は、光ファイ バケーブルにて行われる。また、Gate回路への電力伝 送は、絶縁トランス方式で行っている。

半導体スイッチの外観を Fig. 4 に示す。筐体サイズは、 幅 0.50 m×奥行き 0.25 m×高さ 0.65 m と、要求される サイズに収まるものとした。上部が高圧部(アノード) で、 下部は接地電位となっている。各電位のサイリスタ回路 は、左右 2 列に分かれ 20 mm の絶縁スペーサを介して 積層され、電極が銅バーで接続される。各段では 2 並列 構成となるサイリスタ素子 2 個をヒートシンクの裏表にそ れぞれ固定し、アノードをヒートシンク電位に接続してい



Figure 5: Voltage waveforms of each stage in switching operation.



Figure 6: Voltage waveform between the anode and cathode of the switch, and the current waveforms of each parallel line. The current difference at peak is about 7%.

る。ヒートシンクは、アルミ製の大型ヒートシンクを用いて おり、開口の向きを上下にすることで、熱せられた絶縁油 が自然対流でスムーズに上に抜けるようにしている。また、 スイッチ最下段のカソード電極と接地電位を接続する銅 バーには電流計測用 CTを挿入している。

4. パルス出力試験

4.1 電圧・電流バランス確認

複数の素子を直並列で構成するとき、一部の素子に 電圧や電流が集中すると、素子の故障に繋がるため、こ れらを均等にする必要がある。ここでは、並列間の電流 の不均衡は 10%以内とし、また直列間の電圧は定格耐 電圧を超えないものとした。これには、次のような対策を 施した。

まず、Gate タイミングは、電流・電圧の均一化のために 重要である。タイミングのバラつきは、Gate 回路ラインの 素子や伝送ラインの個体差によって生じる。そこで、Gate 回路に遅延回路を設け、タイミング調整を行った。タイミ ング時間差と電流バランスの相間を測定したところ、約 0.3%/nsの線形的な関係があることが分かった。今回は、 Gate タイミングのバラつきが 2 ns 以下になるように設定し た。

電圧バランス、特にターンオンの過渡状態でのバラつ

PASJ2020 FRPP35



Figure 7: Waveforms of voltage, current, and integrated loss power in the rated operation of the modulator.

きは、サイリスタ素子のターンオン特性のバラつきに影響 される。今回は、サイリスタと並列にスナバ回路を入れる ことで直列間の電圧変動率を制限し、素子のバラつきの 影響を小さくした。電流バランスをとるため、並列接続の 経路が等距離かつ対称となるような配線としている。

これらの調整を行い、模擬パルス回路を用いて電圧 バランスと電流バランスを測定した結果を、それぞれ Fig. 5と Fig. 6 に示す。Figure 5 より各段の電圧はほぼ連動し て変動しており、局所的な電圧上昇が無く、過渡電圧も 4kV以下におさまっていることを確認した。また、Fig. 6よ り 2 並列間での電流バランスもピーク値で約 7%の差違 に収まっていることを確認した。

4.2 高電圧パルス動作試験

我々は、半導体スイッチを L-band クラストロン用モジュ レータ電源に設置し、高電圧パルス動作試験を行った。 PFN の充電電圧を 45 kV とし、出力電流 3.7 kA, パルス 幅 8 μ s, 繰り返し 60 pps のパルス動作試験を行った。 Figure 7 に、スイッチのアノード-カソード間電圧と、通過 電流の測定波形を示す。

パルス特性として、ターンオン時間は160 ns 以下を確認した。電流上昇率は4.9 kA/µs以上が見込まれ、モジュレータ電源のパルス出力が可能であることを確認した。また、電流波形から求めた時間ジッタは、0.23 ns (STD)であった。電流、電圧波形から、高電圧スイッチの発熱を算出したところ、1ショットあたり約12.4 J と見積もられた。これは繰り返し60 pps では744 W 程度の発熱にあたる。

次に長時間連続運転を行い、動作信頼性と素子の温 度上昇を確認した。45 kV, 60 pps にて 72 時間の温度測 定結果を、Fig. 8 に示す。この連続運転において、トラブ ルや自己着火などは発生せず、長時間に渡り継続した 運転が行えることを確認した。また、サイリスタの素子表 面温度は約 46℃と、使用推奨温度である 50℃以下に収 まっていることを確認した。また、絶縁油温度も上面付近 で 40℃以下と、規定の 50℃以下であることを確認できた。 これより、この半導体スイッチは絶縁油の自然対流により 十分に冷却できることを確認した。

我々は、半導体スイッチの発熱量を、熱収支から概算 した。冷却水の入り出の温度差から冷却水の吸熱量を



Figure 8: Trend of temperatures (upper) and PFN voltage (under) in long duration operation.

Table 3: Heat Balance of Water and Heat Components

Heat Absorption of cooling water	2.62 kW	Water Flow: 11 L/min. ΔT:3.4 K
Heat Dispersion of Klystron Heater	0.32 kW	Calculated from Heater Current and Voltage
Pulse Transformer	0.88 kW	Calculated by Diff. of Prim. and Sec. Power
Resistors	0.44 kW	Calculated by Currents
Heat Dispersion of Solid-State Switch	0.98 kW	Difference value of the absorption and dispersions

求め、また電源内の抵抗体やヒーターなどの発熱量を測 定値から概算し、両者の差分から半導体スイッチの発熱 量を求めた。測定結果は、Table 3 にまとめている。この 結果より、半導体スイッチの発熱量は、約1kWと概算さ れる。これは、先の波形からの発熱見積より 30%程度大 きい値であるが、モジュレータ電源内のダイオードなどの 発熱も含まれているため、発熱量の上限値としてみること ができる。これより、半導体スイッチの発熱量は、サイラト ロンの発熱量 1kW よりも小さいことを確認した。

他の RF 機器の耐久性試験のため、我々はこのモジュ レータ電源を用いた長期間運転を行い、約 500 時間の 運転実績を得ている。この間、Gate 回路のインターロック が 2 回発報した。1 回目は、スナバ回路のコンデンサ素 子のリード線の断線に起因するものであった。これは、半 田不良だけでなく、パルス動作電流による機械振動に起 因している可能性もあり、コンデンサ素子の固定の強化 を施した。その後、2 回目のインターロック動作が見られ たが、リセット後は再び運転を継続できたため、回路の誤 作動と思われる。

5. まとめと今後

我々は、SACLA の絶縁油密閉型モジュレータ電源の

PASJ2020 FRPP35

サイラトロン代替に用いることのできる半導体スイッチを 開発した。半導体素子に Applied Pulsed Power 社製のサ イリスタ S38を用い、これを14直列2並列で構成するこ とで、耐電圧 50 kV, ピーク電流 3-5 kA, パルス幅 5-8 μs、繰り返し 60 pps の半導体スイッチとした。サイズは幅 0.5 m×奥行き 0.25 m×高さ 0.65 mと、既存のサイラトロ ンと付属回路の空間に収められる大きさとした。絶縁油 の自然対流により効率的に冷却できるよう、アルミ製大型 ヒートシンクを縦に積層することで、対流が上に抜けやす い構造としている。L-band クライストロン用モジュレータ電 源に設置し、45 kV, 2.75 kA, 8 µs, 60 pps の高電圧試験 を行い、定格のパルス出力を得られることを確認した。ま た、スイッチの発熱量はサイラトロンと同等の1 kW 以下 で、サイリスタ素子の表面や絶縁油温度も推奨温度以下 となることを確認した、更に、定格条件で72時間の連続 運転を行い、問題が無いことを確認した。今後、一部で 残っているインターロックの誤作動などの問題を対策し、 数千時間の長時間動作試験を行う予定である。

謝辞

実験準備や測定を手伝って頂いた、JASRI の安積隆 夫研究員、スプリングエイトサービスの江口氏、中澤氏に 感謝します。

参考文献

- [1] T. Inagaki et al., PRST-AB 17, 080702, (2014).
- [2] S. Nakazawa *et al.*, PASJ2015, WEP066.
- [3] S. Nakazawa et al., PASJ2017, WEP062.
- [4] cf. Diversified Technologies, Inc.; http://www.divtecs.com/
- [5] J. Nishizawa and K. Nakajima, Revue de Physique Appliquée. Vol.13, No.12, 725-728 (1978).
- [6] T. Inagaki et al., PASJ2017, TUOL08.
- [7] https://siliconpower.com/solid-state-switches/